⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-296266

(S)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月27日

G 01 N 29/04

V - 6752 - 2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

②発明の名称 超音波探傷装置

②特 願 昭60-138796

②出 願 昭60(1985)6月25日

⑫発 明 者 新 玉 幹 夫 半田市川崎町1丁目1番地 川崎製鉄株式会社知多製造所

内

⑫発 明 者 大 橋 兼 広 半田市川崎町1丁目1番地 川崎製鉄株式会社知多製造所

内

⑫発 明 者 内 藤 博 鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社鎌倉製作所内

⑫発 明 者 銭 場 敬 鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社鎌倉製作所内

①出 願 人 川崎製鉄株式会社 神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 高 矢 諭 外1名

明日日日

1. 発明の名称

超音波探傷装置

2. 特許請求の範囲

(1) 超音波を発生させるためのパルス信号を出 カするパルス信号出力手段と、

該パルス信号を伝送するパルス信号伝送手段と、 該パルス信号伝送手段で伝送されたパルス信号 により、被検材に超音波を送信する超音波送信手 段と、

被検材で反射された超音波エコーを受信する超音波受信手段と、

該超音波受信手段で受信された超音波エコーを 光信号に変換する超音波ー光信号変換手段と、

該超音波一光信号変換手段で変換された光信号を伝送する光信号伝送手段と、

該光信号伝送手段で伝送された光信号を電気信号に変換する光一電気信号変換手段とを購え、

該光一電気信号変換手段で変換された電気信号から、前記被検材の欠陥を探傷することを特徴と

・する超音波探傷装置。

(2)前記パルス信号出力手段の出力するパルス信号が、高電圧の高周波信号であり、前記パルス信号伝送手段が、高電圧に耐える高周波ケーブルである特許請求の範囲第1項記載の超音波探傷装

(4) 前記超音波受信手段が、受信した超音波エコーにより振動する振動子であり、前記超音波一光信号変換手段が、該振動子に付設された光弾性効果を有する光弾性素子である特許請求の範囲第

1 項記載の超音波探傷装置。

(5) 前記光ファイバケーブルと、前記光信号伝送手段が、双方向に光信号を伝送する単一の光ファイバケーブルである特許請求の範囲第3項記載の超音波探傷装置。

3. 発明の詳細な説明

【産衆上の利用分野】

本発明は、超音波探傷装置に係り、特に電機調管の製造設備ライン等の極めて大きなノイズの発生し易い場所で、オンラインの超音波探傷を行う際用いるのに好適な、超音波探傷装置の改良に関する。

【従来の技術】

超音波探傷の一般的な方法としては、超音波パルスを送信して探傷するパルス反射法がある。 該パルス反射法を用いた超音波探傷装置は、例えば第5 図に示す如く、超音波探傷器 1 0 と探験子 1 4 を備えている。図において、前記超音波探傷器 1 0 から出力された送信電気信号 T E (入射パルス)は、探験子ケーブル12を軽て、探触子14

内の提動子16に加わり、そこで機械振動に変換 され紹育波らを発生する。該超音波らは、探触子 14と被検材18間の接触媒質を軽て、被検材1 8中をビーム状に伝播し、該被検材18中の欠陥 20、底面22等の不連続部で反射して欠陥反射 披F、底面反射波B等の超音波エコーとなり、再 び振動子16に帰つてくる。該振動子16に帰つ てきた超音波エコー、即ち、欠陥反射波ド、底面 反射波 B 等は、該振動子16で逆に受信の電気信 号REに変換される。該電気信号REは、前記探 触子ケーブル12を軽て探傷器10に入力され、 増中された後、前配超音波探傷器10に配設され ている画像表示装置であるCRT24等に表示さ れる。該CRT24は、その機軸に超音波Sが被 検材18中を伝播する時間をとり、前記CRT2 4面面に表示される前記欠陥反射波F、底面反射 波B等の超音波エコーの前記機輪における波形位 置として欠陥20、底面22等の反射源までの距 離を表示し、又、縦軸に超音波エコーの高さをと り、前記CRT24画面に表示される超音波エコ

ーの彼形の高さより、超音波エコーの強さを表示する。更に、前記のようなCRT24による表示以外でも、記録計へ出力したり、受信された超音波エコーをある範囲でゲート処理を行い、ゲート内に入つた超音波エコーのエコー高さをスレッシュホールドレベルで判別して、欠陥20の有無の判断をする等の処理が行われる場合もある。

【発明が解決しようとする問題点】

ところで、前記従来の探触子ケーブル12は、 例えば特開昭48-30985で提案されたパルス方式超音波探傷装置の明細書中に記載されているように、通常、周軸ケーブルが用いられていて、その耐ノイズ性を高めている。

しかしながら、例えば、電気溶接直後の溶接 の欠陥検出や、誘導加熱直前、直後の探傷等の製 造設 併ライン途中におけるオンラインでの探傷に おいては、前記電気溶接や誘導加熱により発生す る誘導ノイズが網の目の如く伝播するので、前記 探触子ケーブル12には値めて大きな誘導ノイズが前 記欠陥反射波ド以上のエコー高さとなることもあるため被検材18の探傷が不可能となってしまう場合がある。そのため、一般に種々のノイズ対策、例えばケーブルの2番シールド化、ノイズ発生源でのノイズ対策等が実施されているが、前記の如き極めて大きな誘導ノイズを完全に除去することができなかった。

パルスをカウントする方法等によりノイス対策が行われている。しかし、これらの方法は、いずれも探傷器に入つてきたノイズを欠陥と弁別する方法であり、誘導ノイズがケーブルに重量して入つてくることを防ぐことはできないという問題点を有していた。

【発明の目的】

本発明は、前記従来の問題点に絡みてなされたものであつて、極めて大きな誘導ノイズの発生する場所、例えば、製造ラインにおける溶接機や、誘導炉近傍であつても、精度良く被検材の超音波探傷ができる超音波探傷装置を提供することを目的とする。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、超音波探傷装置において、第1図に示す如く、超音波を発生させるためのパルス信号を出力するパルス信号出力手段と、該パルス信号を伝送するパルス信号伝送手段と、該パルス信号により、被検材で超音波を送信する超音波送信手段と、被検材で

ープルと、該光ファイバケーブルを伝送された光信号を、前記超音波送信手段に超音波を送信号を投るの電気信号に変換する副光ー電気信号を換器として、前記超音波送信手段を、常時印加されている印加電圧を前記電気信号により変調して超音波を発生するものとして、パルス信号を伝送する際のSーN比が懐めて高くなるようにしたものである。

又、本発明の他の実施態様は、前記母音波受信手段を、受信した母音波エコーにより振動する振動子として、前記母音波一光信号変換手段を、該振動子に付設された光弾性効果を有する光弾性素子として、簡単な構成で受信した母音波エコーを光信号に変換するものである。

更に、本発明の他の実施想様は、前記光ファイバケーブルと、前記光信号伝送手段を、双方向に 光信号を伝送する単一の光ファイバケーブルとして、信号伝送路の簡略化を図り、経済性を向上させたものである。

(作用)

又、本発明の実施根様は、前記パルス信号出力 手段の出力するパルス信号を、高電圧の高周設信 号として、前記パルス信号伝送手段を、高電圧に 耐える高周波ケーブルとして、比較的簡単な構成 で確実に超音波を発生できるようにしたものであ る。

要に、本発明の他の実施態様は、前記パルス信 身伝送手段を、前記パルス信号出力手段から出力・されたパルス信号を光信号に変換する副電気一光信号変換器と、該光信号を伝送する光ファイバケ

従つて、被検材を超音波探傷する際に、探傷信息に誘導ノイズが重要することを完全に防止できるため、S-N比を極めて高くすることが可能である。よつて、極めて大きな誘導ノイズの発生する場所、例えば、製造設備ラインにおける、溶接器や誘導炉の近傍であつても、被検材を高い精度で探傷することが可能となる。

【実施例】

本発明が適用された超音波探傷装置の実施例について、以下詳細に説明する。

まず第1実施例について説明する。

この第1次に傾は、第2回に示す如く、超音被探傷器10と探験子14を陥えた超音波探傷器10は、超音波を発生させるための送信パルスTPを同れた超音波のを発生させるための送信パルスTPを同れた超音波のストによる信号を入力してある。前記同軸ケーブルであり、送信パルスTPをである。前記はケーブルであり、送信パルスTPをである。接触子ークルであり、送信パルカーをである。接触子14中の振動子16に入力すると電気の一光を設ける。

即ち、前記援動子16は、前記送信パルスTPの印加により振動して、超音波Sを被検材18に向けて送信し、又、該超音波Sが、被検材18で反射された反射エコーを受信し、更に、受信した反射エコーを電気信号REに変換するものである。又、前記EIO変換器28は、前記電気信号RE

により、内蔵された発光ダイオード(LED)あるいはフォトセル等の発光素子を点減させ、前記電気信号REをその電圧に対応した光強度を有する光信号Pに変換するものである。なお、前記発光ダイオードを発光素子とする場合は、温度による特性変化が著しいため、該発光ダイオード表面にその温度を測定する温度測定素子を付設して明いることができる。又、前記発光素子には、回流されている。更に、前記光信号Pは、周波数変調している。更に、前記光信号Pは、周波数変調

前記 E - O 変換器 2 8 には、前記光信号 P を伝送する光ファイバケーブル 3 0 の一端が接続されている。又、光ファイバケーブル 3 0 の他方の一端には、光一電気変換器 3 2 (以下 O - E 変換器 2 2 (以下 O - E 変換器 3 2 は、入力された前記光信号 P を、フォトタイオード若しくは光電子増倍管等で電気信号に変換するものである。なお、前記フォトタイオードを輸記 O - E 変換器 3 2 として用いる場合は、前記

発光ダイオードと同様、その表面に温度測定素子 を付設して用いることができる。

この第1実施例は、以上の構成としたので、以下の如き作用がある。

即ち、超音液探傷器10より出力された送信パルスTPは、同軸ケーブル26中を伝送されて、探触子14内の振動子16に印加される。前記送信パルスTPは、通常直流300V程度の電圧の直流パルスである。

前記級動子16は、印加された送信パルスTPにより超音波Sを被検材18に向けて送信する。 該超音波Sは、被検材18内で反射されて超音波 エコーとなり、再び前記振動子16に受信される。 該振動子16は、受信した超音波エコーを電気信 号REに変換し、E-O変換器28に入力する。 なお、該電気信号REの信号の強さが、微弱の場合は、アンプで増幅して出力してもよい。

前記E一〇変換器28は、前記電気信号REを 光信号Pに変換し、該光信号Pを光ファイバケー ブル30を介して〇一E変換器32に入力する。 該 O - E 変換器 3 2 は、前記光信号 P を電気信号に変換して前記超音波探傷器 1 0 に入力する。該超音波探傷器 1 0 は、該電気信号を適度に増幅して被検材 1 8 中の欠陥 2 0 を検出する。

この第1 実施例は、探触子 1 4 に超音波 S を発生させる送信パルスTPが直流 3 0 0 V程度の電圧の直流パルスであるため、直接振動子 1 6 を駆動でき、比較的簡単な構成で、確実に超音波を送借できる。

次に、第2実施例について説明する。

この第2実施例は、第3図に示す如く、前記第 1 実施例に示した超音波探傷装置における、E一〇変換器28と光ファイバケーブル30と〇一E変換器32に代えて、光ファイバループを設け、それにより超音波エコーを光信号に変換し伝送するものである。

即ち、前記光ファイバループは、第3図に示す 如く探験子14内の提動子16に付設された、歪 によつて光の透過率が変わる効果即ち光弾性効果 を有する光弾性素子34と、超音波探傷器10内

特開昭61-296266(5)

に配設された光弾性素子34に光を照射する参照 光源と、前記光弾性素子34と参照光源間を連絡する光ファイバケーブル30で構成したものである。なおその他の構成については、前記第1実施

この第2 実施例は、以上の記構成としたので、 以下の作用がある。

る光ファイバケーブル 3 0 A の一端が接続されている。又、該光ファイバケーブル 3 0 A の他の一端には、前記探触子 1 4 内に配設されている副 0 ー E 変換器 3 2 A と、E - 0 変換器 2 8 が接続されている。

〇を伝送され〇一 E 変換器 3 2 に入力される。該 〇一 E 変換器 3 2 は、前記光信号 P を電気信号に 変え、超音波探傷器 1 0 に入力する。

この第2実施例は、探除子14を振動子16と 光弾性素子34で構成したので、該探験子14の を簡単な構成とすることができ、又、前記E-O 変換器28に供給する電源も不必要となる。

次に第3 実施例について説明する。

この第3実施例は、第4回に示す如く、前記第 1、第2実施例とは異なり、送信パルスTPを光信号P1により伝送するものである。第4回において、送信パルスTPを送信して被検体18内の欠陥20を検出する超音被探傷器10には、探験子14に電源を供給する電源ケーフル36と、放験 記送信パルスTPを光信号P1に変換するの一を変換器3 0変換器28Aと、前記探験子14から返りできた光信号Pを電気信号に変換する〇一を変換器3

前記副E一〇変換器28Aと、前記〇一E変換器32には双方向に前記光信号P、P1を伝送す

前記E一〇変換器28は、前記電気信号E3Aを光信号Pに変換して、前記光ファイバケーブル30Aを介して前記0-E変換器32に入力するものである。該0-E変換器32は、入力された光信号Pを電気信号に変換して、前記超音波探傷器10に入力するものである。

この第3実施例は、以上の構成としたので以下の作用がある。

なお、この第3実施例においては、前記トリガパルス発生器38に入力される電気信号E1を、 超音波探傷器10より出力される送信パルスTPに基づく電気信号E1に限定するため、伝送される光信号P1を飽和信号とし、前記トリガパルス発生器38のスレツシュホールドを、0-E変換

【発明の効果】

以上説明した通り、本発明によれば、被検材を超音波探傷した原の探傷信号に誘導ノイズが重量することを完全に防止できるため、SーN比を極めて高くすることが可能である。従つて、極めて大きな誘導ノイズの発生する場所、例えば、製造設備ラインにおける、溶接器や誘導炉の近傍であつても、被検材を高い精度で探傷することが可能となるという優れた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の要旨を示すプロック線図、 第2図乃至第4図は、本発明が適用された超音 彼探傷装置の第1乃至第3 実施例の構成を示す、 一部プロック線図を含む断面図、

第 5 図は、 従来例の超音波探傷装置の構成を示す、一部プロツク線図を含む斜視図である。

10…超音波探傷器、

1 4 … 探触子、

16…振動子、

18…被検材、

20…欠陥、

26…同軸ケーブル、

2832の光検出レベルの最大値としている。

又、送信パルスTPを伝送する手段である、前記剛E一〇変換器28A及び剛〇一E変換器32 Aと、超音波エコーを伝送する手段である、前記E一〇変換器28及び〇一E変換器32との設長特性を異なるようにして、光信号Pが、前記副〇一E変換器32Aを介してトリガパルス発生器38に回り込み、誤って探傷パルスE2を発生させてしまうことを妨止している。

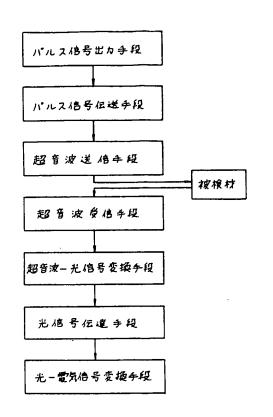
この第3実施例は、送信パルスTPを光信号P1に変換して光ファイパケーブル30A中を伝送させるので、前記第1、第2実施例の如く同軸ケーブル26を用いて、振動子16に直接送信パルスTPを伝送する際、該同軸ケーブル26Aに誘導ノイズが重量して、探傷枯果に悪影響を与えてしまうことを完全に防止することができる。

又、光ファイバケーブル30Aは双方向のものを使用しているために、光信号伝送路の簡略化が関れる。

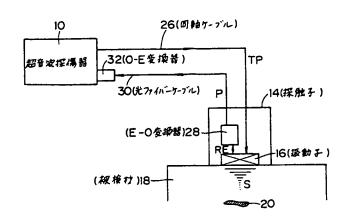
28、28A…E-O突換器、 30、30A…光ファイバケーブル、 32、32A…O-E変換器、 TP…送信バルス、 P、P1…光信号。

代理人 高 矢 論 於 山 圭 佑

第1図

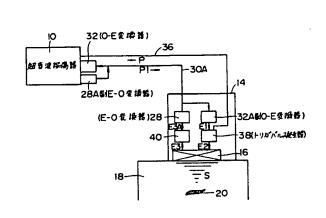


第 2 図



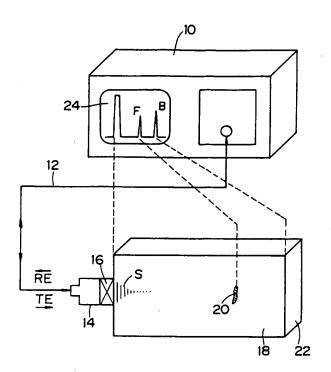
第3図

第 4 図



-415-

第 5 図



PAT-NO: JP361296266A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61296266 A

TITLE: ULTRASONIC FLAW DETECTION APPARATUS

----- KWIC -----

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: The transmission pulse \mbox{TP} outputted from an ultrasonic flaw

detector 10 transmits through a coaxial cable 26 to be applied to the vibrator

16 in a probe 14. The vibrator 16 transmits an ultrasonic wave S to a material

18 to be inspected by the pulse TP and reflected in the material 18 to be

inspected to generate an ultrasonic echo which is, in turn, received by the

vibrator 16. The vibrator 16 converts the received ultrasonic echo to an

electric signal RE which is, in turn, subsequently converted to an optical

signal P by an E-O ($\underline{\text{electrooptical}}$) converter 28 to be inputted to an O-E

(photoelectric) converter 32 through an optical fiber cable 30. The converter

32 converts the signal P to an electric signal which is, in turn, inputted to

the flaw detector 10 to detect the flaw 20 in the material 18 to be inspected.

Therefore, when the ultrasonic flaw detection of the material 18 to be

inspected was performed, the superposition of the induced noise to a flaw

detection signal is prevented and the flaw detection of the material 18 to be

inspected can be performed even in the vicinity of the welding device or

induction furnace in a manufacturing equipment line.

Inventor Name (Derived) - INZZ (1):

ARATAMA, MIKIO